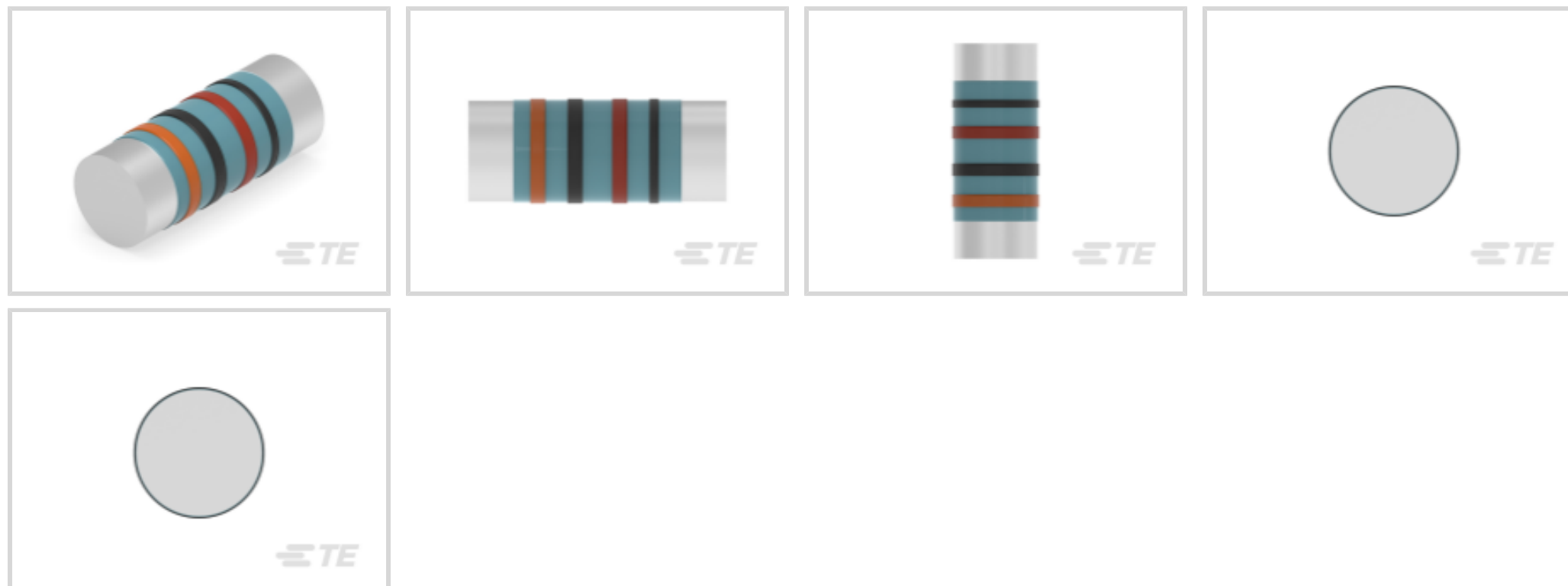




无源元件 &gt; 电阻器 &gt; 表面贴装电阻器

电阻器类型: **精密电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 0204

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: .1 %

## 产品特性

### 产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
封装尺寸代码	0204
元件类型	薄膜

### 结构特性

电阻器数量	1
-------	---

### 电气特征

工作电压	200 V
无源元件容差	.1 %
电阻等级	1k $\Omega$ – 1M $\Omega$
电阻值	4.99K $\Omega$
额定功率	.25 W

### 端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	金属电极无引线面 (MELF)

### 使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±10 ppm/°C

### 包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

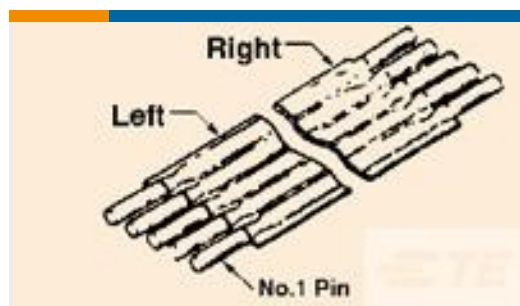
### 客户还购买了



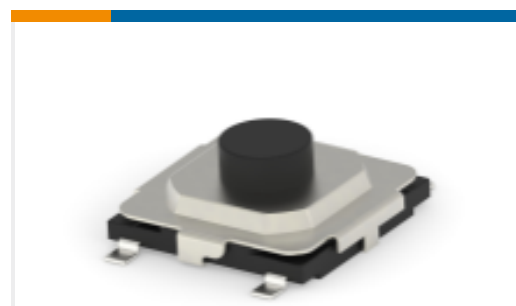
TE 产品编号9-1625971-5  
HSA25 R01 10%



TE 产品编号1-830611-0  
LGH 1/2 SNGL MLD END



TE 产品编号3-1437162-8  
FSP-12A-11



TE 产品编号2337238-3  
TACT MINI GW 5.2X5.2X2 160GF



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1879283-4\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1879283-4\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1879283-4\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[MELF Resistors - Type SMA series](#)

英文版本